

Módulos de Memória "Unbuffered" DDR3 de 2 Gigabytes

Imagem meramente ilustrativa

MW02GN163AUB8 / MW02GN183CUB8

2 GBytes, DDR3, PC3-12800 (1600 MHz) CL11 / PC3-14900 (1866 MHz) CL13, DIMM Unbuffered de 240 Pinos

Descrição:

Os **MW02GN163AUB8** e **MW02GN183CUB8** são Módulos de Memória de 2 Gigabytes, organizados como SDRAMs DDR3 de 256Mx64 bits. Cada módulo é composto por oito SDRAMs DDR3 256Mx8 em encapsulamento FBGA e uma EEPROM serial na função de SPD (Detecção de Presença Serial — Serial Presence Detection), montados em um módulo DIMM de 240 pinos com contatos dourados, segundo o padrão JEDEC.

Características:

- Mecânica DIMM de 240 pinos, *unbuffered*;
- Módulos single bank - Utilizam SDRAMs DDR3 256Mx8;
- Arquitetura DDR3 (*Double Data Rate*); duas transferências de dados por ciclo de *clock*;
- Controle de Terminação *On-Die* (ODT);
- Entradas de *clock* diferenciais;
- Tamanho de *Burst* (BL - *Burst Length*): 8 e 4 com *Burst Chop* (BC)
- Tempo de ciclo de *clock* (t_{CK} avg)
 - MW02GN1631UB8: 1.25 ns @ CL = 11
 - MW02GN1833UB8: 1.07 ns @ CL = 13
- Detecção de Presença serial (SPD) por EEPROM
 - Strobe* de dados bidirecional e diferencial (sinais DQS e /DQS);
 - Oito bancos internos para operação concorrente;
 - Tempo de Refresh para Ativo (t_{REF}) (mín): 128 ns p/ 1600MHz e 150ns p/ 1866MHz
 - Opção de Auto Precarga para cada acesso em burst;
 - Modos de *Auto-Refresh* e *Self-Refresh*;
 - Endereços de Linha: $A_0 \sim A_{14}$;
 - Endereços de Coluna: $A_0 \sim A_9$;
 - Endereços de Banco: $BA_0 \sim BA_2$;
 - VDD = 1.35 V (1,283V a 1,45V) compatível com operação a 1,5V
 - Período de *Refresh* (ver nota 4 abaixo):
 - $0^\circ C \leq TC \leq +85^\circ C$: 64 ms
 - $+85^\circ C < TC \leq +95^\circ C$: 32 ms

Características DC: (TC=0°C a +85°C)

Parâmetro	Símbolo	MW02GN163AUB8	MW02GN183CUB8	Unid.	Notas
		máx.	máx.		
Corrente de Operação (ACT=PRE)	IDD0	480	A definir	mA	
Corrente de Operação (ACT-READ-PRE)	IDD1	600	A definir	mA	
Corrente de Precarga - <i>Power Down Standby</i>	IDD2P1	264	A definir	mA	Saída rápida de PD Saída lenta de PD
	IDD2P0	96			
Corrente de Precarga - <i>Quiet Standby</i>	IDD2Q	264	A definir	mA	
Corrente de Precarga - <i>Standby</i>	IDD2N	280	A definir	mA	
Corrente de <i>Power Down</i> (Ativo)	IDD3P	376	A definir	mA	Sempre Saída Rápida
Corrente de <i>Standby</i> (Ativo)	IDD3N	416	A definir	mA	
Corrente de Operação	IDD4R	1120	A definir	mA	Burst (leitura) Burst (escrita)
	IDD4W	1000			
Corrente de Refresh (Burst)	IDD5B	1520	A definir	mA	

Características AC: (TC=0°C a +85°C)

Parâmetro	MW02GN163AUB8		MW02GN183CUB8		Unid. (Notas)
	min.	máx.	min.	máx.	
tAA	13,75	-	A def.	A def.	ns
tWR	15	-	A def.	-	ns
tRCD	13,75	-	A def.	-	ns
tRRD (pág 1K)	6	-	A def.	-	ns
	4	-	-	-	nCK
tRRD (pág 2K)	7,5	-	A def.	-	ns
	4	-	-	-	nCK
tRP	13,75	-	A def.	-	ns
tRAS	35	9 x tREFI	A def.	A def.	ns (5)
tRC	48,75	-	A def.	-	ns
tRFC	128	-	A def.	A def.	ns
tWTR	7,5	-	A def.	-	ns
	4	-	-	-	nCK
tRTP	7,5	-	A def.	-	ns
	4	-	-	-	nCK
tREFI	-	7,8	-	A def.	μS (4, 5)
tREFI $+85^\circ C \leq TC \leq +95^\circ C$	-	3,9	-	A def.	μS (4, 5)

Condições de Operação Recomendadas (DC): (TC = 0°C to +85°C) 6

Parâmetro	Símbolo	mínimo	típico	máximo	Unid.	Notas
Tensão de Alimentação	VDD, VDDQ	1,283	1,35	1,45	V	1,2,3
	VDD, VDDQ	1,425	1,5	1,575	V	1,2,3,6
	VDDSPD	3,0	3,3	3,6	V	

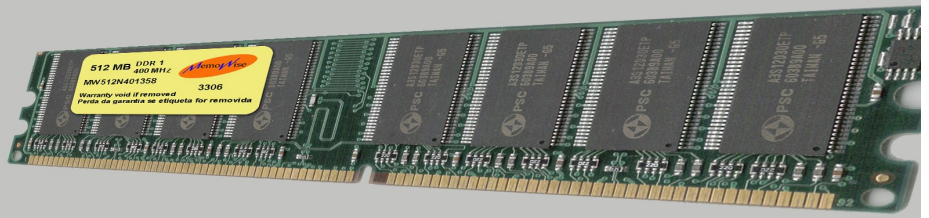
Notas:

- Especificação do componente DDR3 SDRAM.
- Em todas as condições, VDDQ deve ser menor ou igual a VDD.
- VDDQ varia com VDD. Os parâmetros AC são medidos com VDD e VDDQ conectados entre si.
- Durante a operação na faixa $+85^\circ C \sim +95^\circ C$ (TC = temperatura do encapsulamento dos CIs DRAM) deve-se observar o seguinte:
 - Comandos de Refresh devem ser dados no dobro da frequência, portanto t_{REF} deve ser reduzido para 32 ms
 - Se for usado Self-Refresh, é mandatório utilizar Manual Self-Refresh com Capacidade de Faixa Estendida de Temperatura (bits MR2 [A6, A7] = [0, 1]) ou o Modo Auto Self-Refresh deve ser habilitado (bits MR2 [A6, A7] = [1, 0]).
- TREFI depende da temperatura do encapsulamento dos CIs (TC)
- Módulo compatível com operação de 1,5V. Conforme especificações do CI utilizado no Módulo

Todos os valores nesta folha de dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A Memowise não assume nenhuma responsabilidade pelo uso desta informação, nem pela infração de patentes ou outros direitos de terceiros que possam resultar de seu uso.

AVISO: NÃO UTILIZAR EM EQUIPAMENTOS DE SUPORTE À VIDA

NÃO SE AUTORIZA O USO DOS PRODUTOS MEMOWISE COMO COMPONENTES CRÍTICOS EM DISPOSITIVOS OU SISTEMAS DE SUPORTE À VIDA SEM O EXPRESSO CONSENTIMENTO POR ESCRITO DE MEMOWISE TECNOLOGIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.



Módulos de Memória "Unbuffered" DDR3 de 2 Gigabytes - MW02GN163AUB8 / MW02GN183CUB8

Dimensões

Todas as dimensões em milímetros (mm)
A tolerância é $\pm 0.1\text{mm}$ exceto onde diretamente indicado

